

チップエミフィル 部品材料表 Structure of Chip EMIFIL NFM21H type

1. 使用材料 / Material

No.	品名 / Item	材料一般名 / Material	
		NFM21HC□□□U type	NFM21HC□□□R type
①	誘電体 Ceramic dielectric	セラミック誘電体 Ceramic dielectric	セラミック誘電体 Ceramic dielectric
②	外部電極 Outer electrode	銀 + ニッケルめっき + 錫めっき Ag + Ni plating + Sn plating	銅 + ニッケルめっき + 錫めっき Cu + Ni plating + Sn plating
③	内部電極 Inner electrode	パラジウム Pd	ニッケル Ni

2. 内部構造 / Example of Structure

